

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO

CÂMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO I

TERMO DE COMPROMISSO - PROJETO "ALUNOS CONECTADOS"

Nome:
Curso:
CPF:
Campus:
Matrícula:
E-mail:
Celular:
Declaro que: - Estou de acordo com as normas e prazos estabelecidos pelo Edital de de de interesse para inclusão no Projeto "Alunos Conectados" - RNP/MEC As informações por mim prestadas no processo são verdadeiras e estão sujeitas à verificação em qualquer época do ano por parte do IFSP e, em caso de incompatibilidade entre as informações prestadas por mim e verificadas, o auxílio poderá ser desativado Terão seus auxílios cancelados casos em que sejam identificadas omissões e/ou fraudes nas informações apresentadas de renda própria e/ou da composição do grupo familiar. Assumo o compromisso de comunicar ao IFSP qualquer alteração socioeconômica que interfira na renda do grupo familiar, inclusive início de estágio remunerado Assumo compromisso de informar ao IFSP qualquer mudança de status de matrícula seja em casos de trancamento, transferência de curso, suspensão, licenças e desistências Em caso de desistência, sou responsável por solicitar por escrito, o cancelamento do chip com pacote de dados ao IFSP campus de origem.
Assinatura do(a) estudante:
Data: / /